

Robust AI-inferensplattform som støtter 130 W NVIDIA® RTX GPU og Intel® 14./13./12. generasjons Core™-prosessor

FEATURES

Støtter Intel® 14./13./12. generasjons Core™
24C/32T 35W/65W LGA1700 CPU
1x PCIe x16-spor@Gen3, 16-baners PCIe-signaler i
kassetten for installasjon av et NVIDIA®-grafikkort
opptil 130 W TDP (maks. grafikkortdimensjon er
188 mm (L) x 131 mm (B), dobbel sporallokering)
Støtter NVIDIA® RTX-serien GPU-kort opptil 130 W
TDP
5 x 2,5 GbE og 1 x GbE med PoE+ på forespørsel
(porter 3-6)
1 x USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps)-port i type-C-kontakt
med skrulås
4 x USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) porter i type-A-
kontakter
2 x USB 3.2 Gen1x1 (5 Gbps) porter i type-A-
kontakter 7 x USB 3.2
2 x USB 2.0
2 x RS232/422/485 (COM1/2), 2 x RS232 (COM3/4)
1 x Mini PCIe, 1 x fullstørrelse mini PCI Express-
sokkel
M.2 2280 M-nøkkelsokkel (Gen4x4) som støtter
NVMe SSD
Plass til to 2,5" SATA HDD/SSD med RAID 0/1-
støtte*
1 x VGA 1920x1200, 1 x DVI-D 1920x1200, 1 x
DisplayPort 4096x2304
MezIO™-grensesnitt for tilleggsutvidelse
CE/FCC klasse A, i henhold til EN 55032 og EN
55035
240 mm (B) x 225 mm (D) x 110,5 mm (H)
-25 °C til 60 °C robust drift (trenger spesielt RAM
og SSD)
Strømforsyning: DC 8~48V



SPECIFICATIONS

CPU	:	Gen. 14; Gen. 12; Gen. 13
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	64
Chipset	:	Intel Q670E
Power Input	:	DC 8~48V
Driftstemperatur	:	-25°C to 60°C
Chok/Vibration	:	Vibration Resistance MIL-STD-810G, Method 514.6 Category 4, with optional damping Shock Resistance MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure I with optional damping
Forsyning	:	8~48Vdc
Grafik	:	Integrated Intel® UHD Graphics 770
Montering	:	Wall-mount
Mål og vægt	:	3.89 kg
PoE	:	yes



SPECIFICATIONS

RAM	:	max. 64
EMC	:	CE, FCC Class A (EN 55032, EN 55035)
Antal Video Udgange	:	3
Antal LAN Porte	:	6
Antal USB	:	9
Antal Serial	:	4

